

【表紙】

【提出書類】	変更報告書 No. 3
【根拠条文】	法第27条の25第1項
【提出先】	関東財務局長
【氏名又は名称】	信越化学工業株式会社 代表取締役社長 森 俊三
【住所又は本店所在地】	東京都千代田区大手町二丁目6番1号
【報告義務発生日】	平成19年8月11日
【提出日】	平成25年12月27日
【提出者及び共同保有者の総数(名)】	2
【提出形態】	連名
【変更報告書提出事由】	共同保有者の本店所在地の変更

第1【発行者に関する事項】

発行者の名称	三益半導体工業株式会社
証券コード	8155
上場・店頭の種類	上場
上場金融商品取引所	東京証券取引所

第2【提出者に関する事項】

1【提出者（大量保有者） / 1】

（1）【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	信越化学工業株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目6番1号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	大正15年9月16日
代表者氏名	金川 千尋
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	合成樹脂並びに無機及び有機工業製品、電子材料及び磁性材料の製造及び販売

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	信越化学工業株式会社 総務部長 加藤 精市郎
電話番号	03 - 3246 - 5011

（2）【保有目的】

当社の子会社が生産し、当社が販売する製品の重要な加工委託先である発行会社とより強固な提携関係を構築することにより、同事業の強化・発展を図る為の政策投資

(3) 【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等 (株・口)	13,733,824		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 13,733,824	P	Q
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の 数	R		
共同保有者間で引渡請求権 等の権利が存在するものと して控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		13,733,824
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H +I+J+K+L+M+N)	U		-

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月11日現在)	V	35,497,183
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		38.69
直前の報告書に記載された株券等保 有割合(%)		40.54

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
該当事項なし						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	25,350,000
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	25,350,000

(注) 平成2年12月1日以前に取得した株式に係る取得金額を除く。

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

2【提出者（大量保有者） / 2】

(1)【提出者の概要】

【提出者（大量保有者）】

個人・法人の別	法人（株式会社）
氏名又は名称	信越半導体株式会社
住所又は本店所在地	東京都千代田区大手町二丁目6番2号
旧氏名又は名称	
旧住所又は本店所在地	東京都千代田区丸の内一丁目4番2号

【個人の場合】

生年月日	
職業	
勤務先名称	
勤務先住所	

【法人の場合】

設立年月日	昭和42年3月1日
代表者氏名	秋谷 文男
代表者役職	代表取締役社長
事業内容	電子工業分野における各種半導体製品の製造及び販売、並びにその利用に関するサービスの提供及び同製品に関する実施権その他の取り決めの設定 等

【事務上の連絡先】

事務上の連絡先及び担当者名	信越半導体株式会社 総務部長 田川 義宣
電話番号	03 - 3243 - 1500

(2)【保有目的】

当社が生産する製品の重要な加工委託先である発行会社の経営安定に資する為の政策投資

(3)【重要提案行為等】

該当事項なし

(4) 【上記提出者の保有株券等の内訳】

【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等 (株・口)	359,424		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 359,424	P	Q
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の 数	R		
共同保有者間で引渡請求権 等の権利が存在するものと して控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		359,424
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H +I+J+K+L+M+N)	U		-

【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月11日現在)	V	35,497,183
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		1.01
直前の報告書に記載された株券等保 有割合(%)		1.06

(5) 【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】

年月日	株券等の種類	数量	割合	市場内外取引の別	取得又は処分の別	単価
該当事項なし						

(6) 【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】

該当事項なし

(7) 【保有株券等の取得資金】

【取得資金の内訳】

自己資金額(W)(千円)	
借入金額計(X)(千円)	
その他金額計(Y)(千円)	
上記(Y)の内訳	
取得資金合計(千円)(W+X+Y)	

(注) 平成2年12月1日以前に取得した株式に係る取得金額を除く。

【借入金の内訳】

名称(支店名)	業種	代表者氏名	所在地	借入目的	金額(千円)
該当事項なし					

【借入先の名称等】

名称(支店名)	代表者氏名	所在地
該当事項なし		

第3 【共同保有者に関する事項】

該当事項なし。

第4【提出者及び共同保有者に関する総括表】

1【提出者及び共同保有者】

信越化学工業株式会社

信越半導体株式会社

2【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】

(1)【保有株券等の数】

	法第27条の23第3項本文	法第27条の23第3項第1号	法第27条の23第3項第2号
株券又は投資証券等 (株・口)	14,093,248		
新株予約権証券(株)	A	-	H
新株予約権付社債券(株)	B	-	I
対象有価証券 カバードワラント	C		J
株券預託証券			
株券関連預託証券	D		K
株券信託受益証券			
株券関連信託受益証券	E		L
対象有価証券償還社債	F		M
他社株等転換株券	G		N
合計(株・口)	O 14,093,248	P	Q
信用取引により譲渡したこと により控除する株券等の 数	R		
共同保有者間で引渡請求権 等の権利が存在するものと して控除する株券等の数	S		
保有株券等の数(総数) (O+P+Q-R-S)	T		14,093,248
保有潜在株式の数 (A+B+C+D+E+F+G+H +I+J+K+L+M+N)	U		-

(2)【株券等保有割合】

発行済株式等総数(株・口) (平成19年8月11日現在)	V	35,497,183
上記提出者の株券等保有割合(%) (T/(U+V)×100)		39.70
直前の報告書に記載された株券等 保有割合(%)		41.60

(3) 【共同保有における株券等保有割合の内訳】

提出者及び共同保有者名	保有株券等の数(総数)(株・口)	株券等保有割合(%)
信越化学工業株式会社	13,733,824	38.69
信越半導体株式会社	359,424	1.01
合計	14,093,248	39.70